## 表面贴装双向耦合器

## 型号 - D2001M100300 Rev.A

1-3GHz 20dB双向耦合器, 表面贴装



#### 本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能							
工作频序	员 GHz	1-3			端	口配置表	
主线VSWI	R :1 (Max.)	1.3					
耦合端VSWI	R :1 (Max.)	1.3		INPUT	ОИТРИТ	FORWARD COUPLED	CC
插入损耗	€ <sup>1</sup> dB(Max.)	0.4		J1	J2	J3	J4 A TERM
耦合原	₹ dB(Max.)	20±1		J1	J2	J3 ADD 50Ω TERMINATION	
平坦原	₹ dB(Max.)	±2.3		J2	J1	J4	J3 A TERM
方向性	t dB(Min.)	16		J2	J1	J4 ADD 50Ω TERMINATION	
功率	<sup>2</sup> W(Max.)	额定(CW): 50					
重量	₫ g(Max.)	1	外形尺寸3	mm (LxWxH)		14.22x5.08x1	.40
封装类型							

INPUT	ОИТРИТ	FORWARD COUPLED	REFLECTED COUPLED
J1	J2	J3	J4 ADD 50Ω TERMINATION
J1	J2	J3 ADD 50Ω TERMINATION	J4
J2	J1	J4	J3 ADD 50Ω TERMINATION
J2	J1	J4 ADD 50Ω TERMINATION	13

表面处理 沉金

工作: -55~+85°C; 储存: -55~+100°C 温度指标

N/A 环境指标

定制要求 N/A

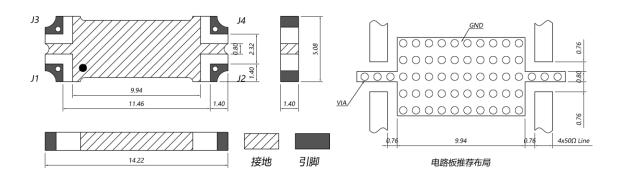
注释 1. 不包含耦合损耗

2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2

3. 除非特别标注,默认公差: x.±1; .x±0.5; .xx±0.25

#### 2D外形图









# 型号 - D2001M100300 Rev.A

1-3GHz 20dB双向耦合器,表面贴装

### 典型曲线

典型测试环境:温度25℃;相对湿度60%

